

通知

中華民國 108 年 12 月 26 日

聯絡人：楊弘道組長、何鴻裕專員

電話：2717162/傳真：2717165

- 一、本案係科技部尖端晶體材料開發及製作計畫徵求，自即日起受理申請，依來文須於 109 年 2 月 26 日（星期三）前文抵科技部，擬請有意申請教師於 109 年 2 月 19 日（星期三）晚上 12 時前完成線上申請作業，並於 109 年 2 月 20 日（星期四）中午 12 時前將計畫書第 1 頁傳送至研究發展處彙辦。
- 二、本計畫徵求分三種性質：
 - (一)材料服務計畫，旨在建立或維持尖端晶體、量子材料及單晶與磊晶成長所需之關鍵性核心設施、技術、研究及服務實驗室，以期發展出具關鍵功能性材料或關鍵長晶及檢測技術。
 - (二)學術型研究計畫，旨在研究材料服務計畫產出晶體材料之相關學術特性。
 - (三)應用型研究計畫，旨在發展材料服務計畫產出晶體材料之相關應用性研究。
- 三、本計畫之執行期程自 109 年 8 月 1 日開始，未獲補助案件恕不受理申復。
- 四、本案相關申請詳細資訊請參閱徵求公告。
- 五、檢送來文及相關附件如附檔，請各單位協助轉知所屬知悉。

此致
各學院

研究發展處敬啟